

Silicon NPN Phototransistor in MIDLED package

NPN-Silizium-Fototransistor im MIDLED-Gehäuse

Version 1.1

SFH 3605



Features:

- **Spectral range of sensitivity:** (typ) 500 ... 1100 nm
- **Package:** MIDLED, Silicone, colourless, clear
- Narrow angle ($\pm 20^\circ$)
- Low profile component (1,6 mm)
- Emitter in same package (SFH 46xx) available
- Taping as Sidelooker

Applications

- Interrupters, light curtains
- Sensors (consumer and industrial applications)
- Automotive applications
- Proximity sensor

Besondere Merkmale:

- **Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:** (typ) 500 ... 1100 nm
- **Gehäuse:** MIDLED, Silikon, farblos, klar
- Enger Empfangswinkel ($\pm 20^\circ$)
- Geringe Bauhöhe (1,6 mm)
- Emitter im gleichen Gehäuse (SFH 46x) verfügbar
- Taping as Sidelooker

Anwendungen

- Lichtschranken, Lichtvorhänge
- Sensorik (Consumer, Industrieelektronik)
- Automobilanwendungen
- Näherungssensor

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Photocurrent Fotostrom $\lambda = 950 \text{ nm}$, $E_e = 0.1 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_{PCE} [\mu\text{A}]$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 3605	100 ... 500	Q65110A1574
SFH 3605-2/3	100 ... 320	Q65110A2663
SFH 3605-3/4	160 ... 500	Q65110A2664

Note: Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1)

Anm.: Nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1)

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ °C}$)**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung	V_{CE}	35	V
Collector current Kollektorstrom	I_C	15	mA
Collector surge current Kollektorspitzenstrom ($\tau < 10\text{ }\mu\text{s}$)	I_{CS}	75	mA
Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung	V_{EC}	7	V
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	130	mW
Thermal resistance junction - ambient ^{1) page 13} Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung ^{1) Seite 13}	R_{thJA}	340	K/W
Thermal resistance junction ^{2) page 13} Wärmewiderstand Sperrschicht/Lötstelle ^{2) Seite 13}	R_{thJS}	180	K/W

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Wavelength of max. sensitivity (typ) Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{S\text{ max}}$	990	nm
Spectral range of sensitivity (typ) Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{10\%}$	(typ) 500 ... 1100	nm
Radiant sensitive area (typ) Bestrahlungsempfindliche Fläche	A	0.04	mm ²
Dimensions of chip area (typ) Abmessung der Chipfläche	L x W	(typ) 0.35 x 0.35	mm x mm

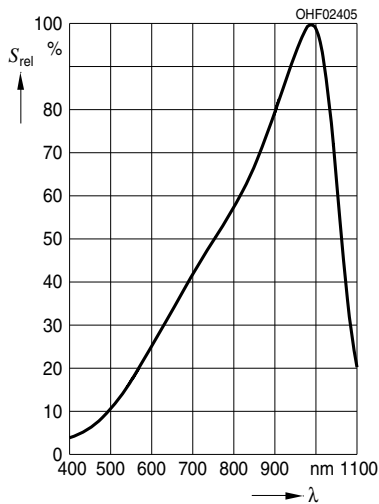
Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Half angle Halbwinkel (typ)	ϕ	± 20	$^{\circ}$
Capacitance Kapazität ($V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$)	C_{CE}	1.3	pF
Dark current Dunkelstrom ($V_{CE} = 20\text{ V}$, $E = 0$)	I_{CE0}	1 (≤ 50)	nA

Grouping ($T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 950\text{ nm}$)
Gruppierung

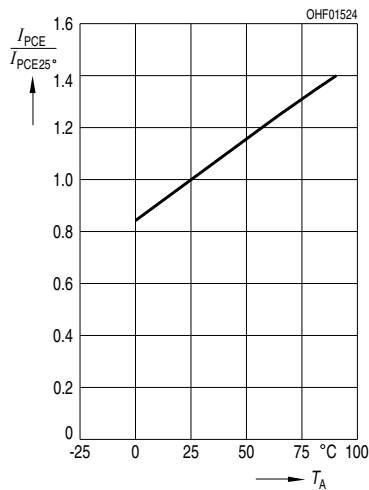
Group	Min Photocurrent	Max Photocurrent	Rise and fall time	Collector-emitter saturation voltage
Gruppe	Min Fotostrom	Max Fotostrom	Anstiegs- und Abfallzeit	Kollektor-Emitter Sättigungsspannung
	$E_e = 0.1\text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE, \min} [\mu\text{A}]$	$E_e = 0.1\text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE, \max} [\mu\text{A}]$	$I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, $V_{CC} = 5\text{ V}$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$ (typ) t_r , $t_f [\mu\text{s}]$	$I_C = I_{PCE\min} \times 0.3$, $E_e = 0.1\text{ mW/cm}^2$ (typ) $V_{CEsat} [\text{mV}]$
-2	100	200	30	150
-3	160	320	45	150
-4	250	500	70	150

Note.: $I_{PCE\min}$ is the min. photocurrent of the specified group.
Anm.: $I_{PCE\min}$ ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe

Relative Spectral Sensitivity ^{3) page 13}
Relative spektrale Empfindlichkeit ^{3) Seite 13}
 $S_{rel} = f(\lambda)$, axial direction



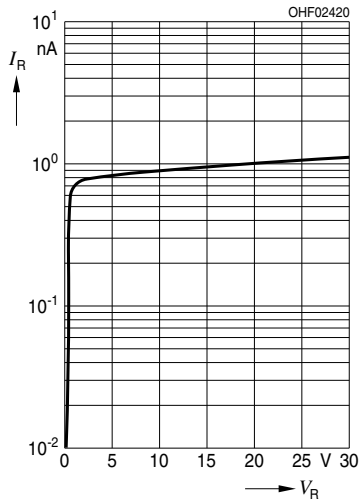
Photocurrent ^{3) page 13}
Fotostrom ^{3) Seite 13}
 $I_{PCE} / I_{PCE}(25^{\circ}\text{C}) = f(T_A)$, $V_{CE} = 5\text{ V}$



Dark Current ^{3) page 13}

Dunkelstrom ^{3) Seite 13}

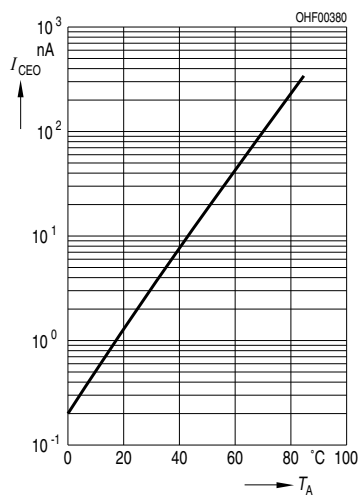
$I_{CEO} = f(V_{CE}), E = 0$



Dark Current ^{3) page 13}

Dunkelstrom ^{3) Seite 13}

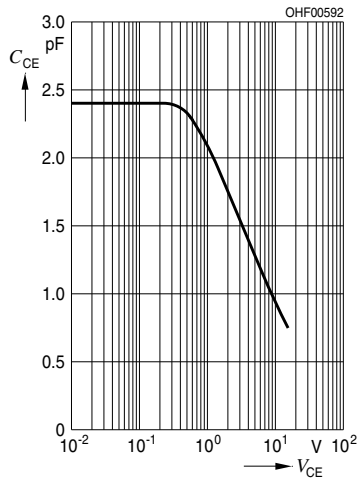
$I_{CEO} = f(T_A), V_{CE} = 20 \text{ V}, E = 0$



Collector-Emitter Capacitance ^{3) page 13}

Kollektor-Emitter Kapazität ^{3) Seite 13}

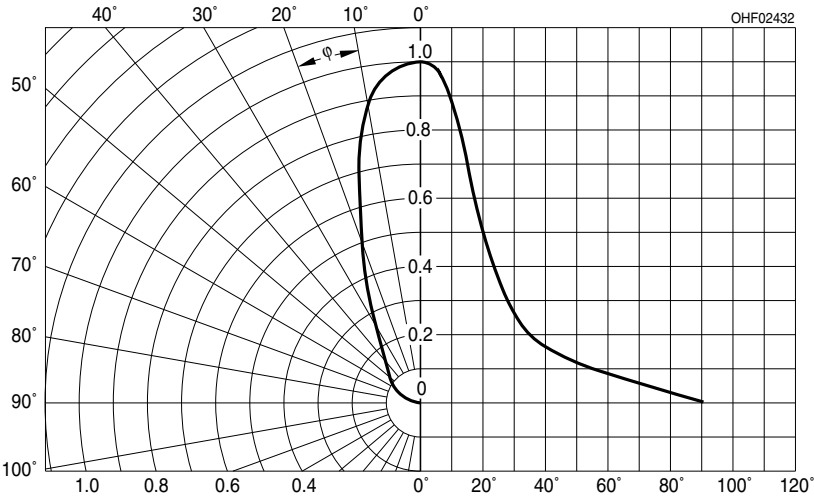
$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



Directional Characteristics ³⁾ page 13

Winkeldiagramm ³⁾ Seite 13

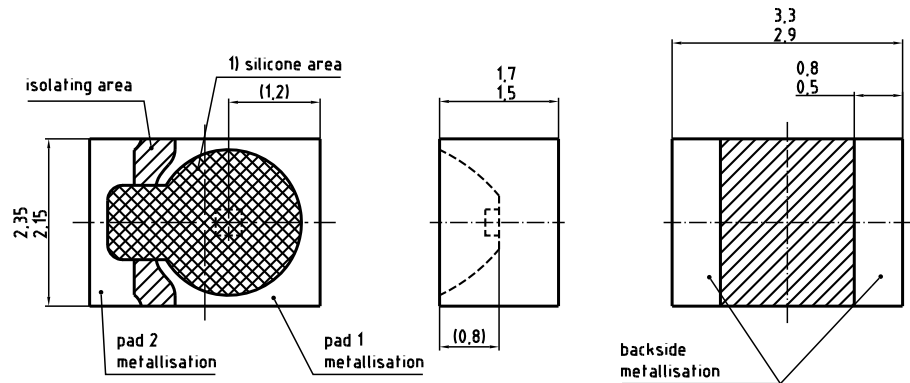
$S_{rel} = f(\phi)$



Package Outline

Maßzeichnung

(Schematic view only)



1) Device casted with silicone.
Avoid mechanical stress on silicone surface.

C63062-A3811-A1...-15

Dimensions in mm. / Maße in mm.

Pinning

Anschlussbelegung

Pin Anschluss	Description Beschreibung
1	collector / Kollektor
2	emitter / Emitter

Package

MIDLED, Silicone, colourless, clear

Gehäuse

MIDLED, Silikon, farblos, klar

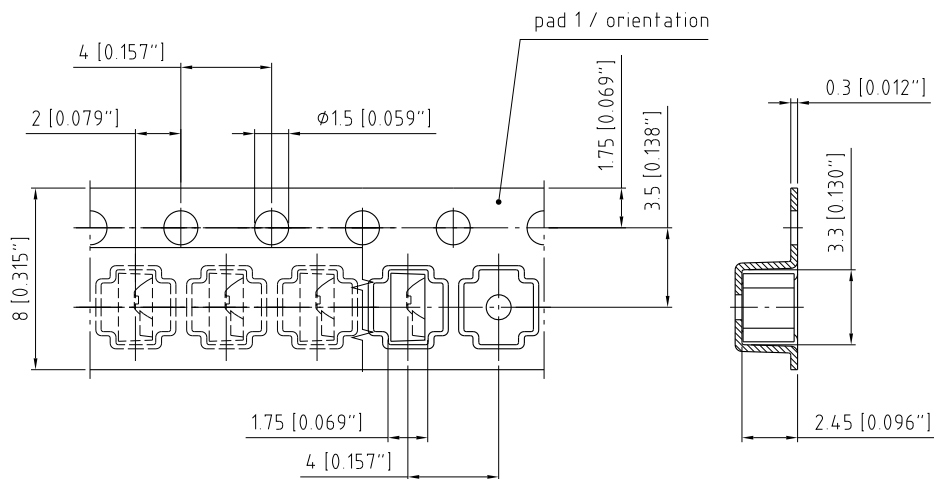
Handling Indication

The package is casted with silicone. Mechanical stress at the surface of the unit should be as low as possible.

Verarbeitungshinweis

Das Gehäuse ist mit Silikon vergossen.
Mechanischer Stress auf der Bauteiloberfläche sollte so gering wie möglich gehalten werden.

Taping
Gürtung

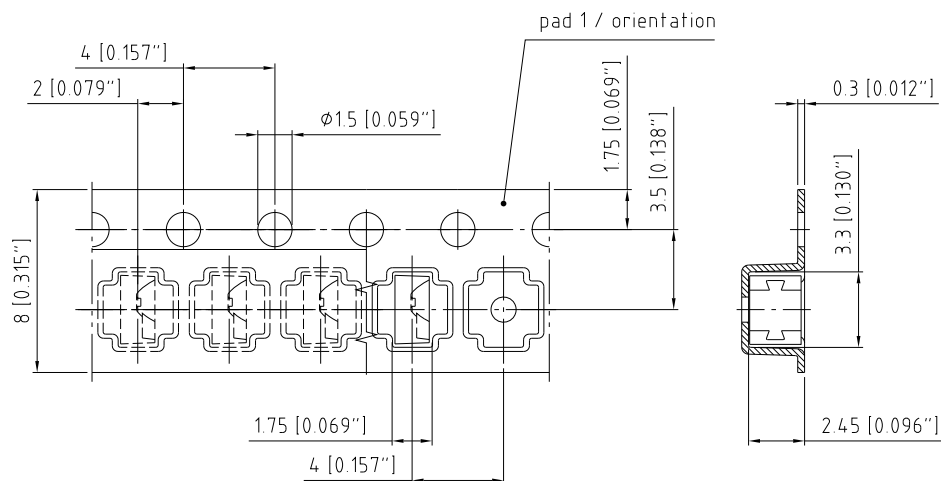


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

C63062-A3811-B8-08

Method of Taping / Polarity and Orientation**Gurtung / Polarität und Lage**

SFH 3605

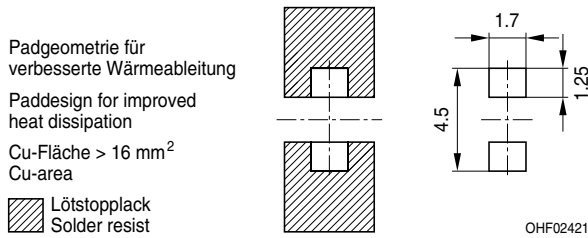


Dimensions in mm (inch). | Maße in mm (inch).

C63062-A3811-B8-07

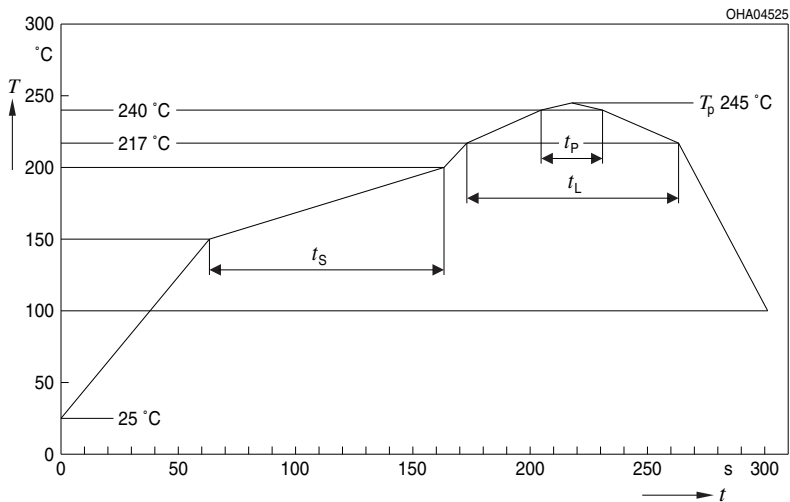
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddingesign

SFH 3605 - Mounted as sidelooker / Verarbeitet als Sidelooker



Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_s T_{Smin} to T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_p			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_p		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_p - 5 K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_p to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_p				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Thermal resistance:** when mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm each
- 2) **Thermal resistance:** when mounted on metal block
- 3) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Glossar

- 1) **Wärmewiderstand:** bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm
- 2) **Wärmewiderstand:** bei Montage auf Metall-Block
- 3) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Osram Opto Semiconductor:](#)

[SFH 3605-Z](#) [SFH 3605-3/4-Z](#) [SFH 3605-2/3-Z](#)